

La **I. C. E.** produce pure:



MANUALE D'ISTRUZIONE

PER L'USO DEL TRANSTEST 662 I. C. E.

Modello Brevettato

**PER LA PROVA DEI TRANSISTORS
E DEI DIODI**

I. C. E.

**Industria Costruzioni Elettromeccaniche
MILANO (ITALY)**

Strumenti a chiusura stagna
Frequenzimetri a lamelle
Cosfimetri
Strumenti con scala a 270°
Relais
Trasformatori di misura
Derivatori
Interruttori ad intensità luminosa
Decadi
Resistenze campione
Ponti di Wheatstone
Registratori da 1 a 6 curve
Tester analizzatori 100.000 Ω x V
Flussometri
Strumenti Campione da Laboratorio

Esposimetri MULTILUX
Amperometri
Amperometri a Tenaglia
Milliamperometri
Microamperometri
Strumenti autoregolatori
Galvanometri
Voltmetri
Strumenti antiurto
Wattmetri
Termometri istantanei
Pirometri
Frequenzimetri ad indice
Luxmetri
Misuratori d'isolamento

LISTINI GRATUITI A RICHIESTA

I. C. E.

INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE
MILANO - ITALY

TRANSTEST 662 I.C.E.

Il Transtest ICE qui descritto è stato progettato con lo scopo di fornire uno strumento preciso, molto versatile ed estremamente funzionale che consente alle innumerevoli schiere di elettro-tele-radio-tecnici ed alle industrie del ramo di utilizzare per il controllo dei diodi e transistori di piccola, media ed alta potenza il nostro conosciutissimo ed universalmente apprezzato Supertester 680/C.

Il Transtest ICE però può anche essere impiegato unitamente a qualsiasi altro Tester di buona sensibilità e precisione, tenendo presente che la precisione dei controlli e delle misure effettuabili è, come si vedrà, soprattutto in funzione dell'esattezza dello strumento impiegato.

MISURE EFFETTUABILI

Le misure effettuabili con il Transtest 662 ICE sono molteplici e qui sinteticamente descritte:

Transistor	}	Iceo (Ico)	Diodi	}	Vf
		Iebo (Ieo)			Ir
		Iceo			
		Ices			
		Icer			
		Vce sat			
		Vbe			
		h FE (β)			

Per il tecnico non ancora approfondito in questo ramo, desideriamo qui meglio chiarire il significato dei sopradescritti simboli affinché possa farsene una concezione chiara e precisa:

Ico (Ico) = corrente continua nel collettore quando la giunzione collettore-base è inversamente polarizzata con circuito di emettitore aperto.

VED
PAL
9216

- V_P I_{EO} (Iao) = corrente continua nell'emettitore quando la giunzione emettitore-base è inversamente polarizzata con circuito di collettore aperto.
- V_P I_{CO} (Ico) = corrente continua nel collettore quando la giunzione di collettore è inversamente polarizzata con circuito di base aperto.
- V_P I_{CES} (Ices) = corrente continua nel collettore quando la giunzione di collettore è inversamente polarizzata con base cortocircuitata con l'emettitore.
- V_P I_{CER} (Icer) = corrente continua nel collettore quando la giunzione di collettore è inversamente polarizzata, con resistore collegato tra base ed emettitore.
- V_P $V_{CE\ Sat}$ (Vce Sat) = tensione continua tra collettore ed emettitore quando il transistor si trova in saturazione ad una determinata corrente di collettore.
- V_P $V_{BE\ Sat}$ (Vbe Sat) = tensione continua tra base ed emettitore quando il collettore si trova in saturazione per una determinata corrente di base.
- V_P h_{fe} (B) = coefficiente statico di amplificazione di corrente con circuito ad emettitore comune $h_{fe} = \frac{I_c}{I_b}$
- V_P V_f (Vf) = tensione ai capi di un diodo quando questo è percorso da una determinata corrente continua nel senso diretto.
- V_P I_r (Ir) = corrente continua attraverso un diodo quando viene sottoposto ad una tensione determinata che lo polarizza inversamente.

ELEMENTI SULLA COSTITUZIONE DEI SEMICONDUCTORI

Riteniamo opportuno accennare brevemente alcuni elementi fondamentali sulla costituzione dei semiconduttori (diodi transistori) onde facilitare la comprensione dei fenomeni fisici, da parte del tecnico meno approfondito o di chi per la prima volta si accinga ad eseguire misure con il nostro TRANSTEST.

CONDUZIONE

La costruzione dei diodi e dei transistori richiede come elemento fondamentale un cristallo di buona conducibilità che si trova purificando al massimo grado del germanio o del silicio.

La conducibilità è incrementata tanto dal riscaldamento del cristallo quanto dall'aggiunta di altri tipi di materiali, comunemente chiamati impurità, durante la formazione del cristallo medesimo.

Il riscaldamento del cristallo causa una vibrazione degli atomi che lo formano. Qualora un elettrone di valenza acquista sufficiente energia (energia di ionizzazione) esso abbandona il suo atomo e si sposta attraverso il cristallo; l'atomo rimasto privo di un elettrone assume a sua volta una carica positiva corrispondente in valore assoluto a quello dell'elettrone che lo ha lasciato e si trova nella condizione di ricevere un elettrone da un atomo vicino. Quest'ultimo a sua volta si troverà nelle condizioni dell'atomo citato in precedenza, ricevendo dal vicino l'elettrone mancato e così via.

Risulta evidente che ogni elettrone libero comporta una deficienza negativa che si muove attraverso il cristallo contemporaneamente all'elettrone che l'ha causato.

Convenzionalmente si considera questa deficienza negativa come particelle a carica positiva moventisi in senso opposto denominate VUOTI. Ogni volta che un elettrone lascia il suo atomo genera nello stesso tempo un vuoto; questo fenomeno è chiamato: Generazione termica di coppia vuoto-elettrone.

Appena un elettrone libero trova un vuoto lo occupa; in tal modo viene

a cessare la carica libera corrispondente. Questo fenomeno si chiama « ricombinazione ».

L'incremento della conducibilità per aggiunta di impurità può avvenire in due modi: aggiungendo arsenico (oppure fosforo od antimonio) il quale è un donatore in quanto la sua fascia di valenza dispone di un elettrone in più (5 contro 4 del germanio e silicio) e pertanto avremo elettroni liberi nel cristallo, oppure aggiungendo alluminio (oppure boro, gallio od indio) il quale è un accettore in quanto la sua fascia di valenza dispone di un elettrone in meno (3 contro 4) che genera vuoti liberi nel cristallo.

Gli atomi donatori perdono un elettrone e determinandone uno libero assumono una carica positiva ma essi rimangono fissi nel cristallo; così pure gli atomi accettori i quali acquistando un elettrone e determinando un vuoto libero assumono una carica negativa ma rimangono fissi pure loro nel cristallo.

Nel primo caso il cristallo, per la presenza di elettroni liberi, è chiamato di tipo « N ». Nel secondo caso, per la presenza di vuoti liberi, è chiamato di tipo « P ».

DIODI

Se nella medesima struttura di un cristallo viene formata una regione di tipo « N » e una regione di tipo « P », si ha un diodo.

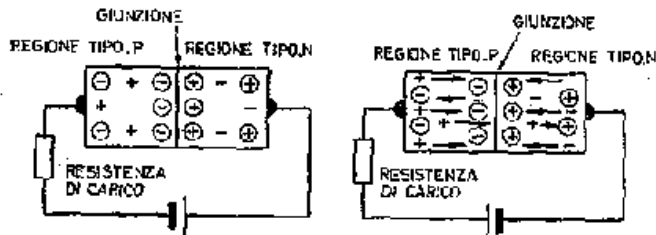
La zona tra le due regioni è chiamata « giunzione ».

Il terminale collegato alla zona « P » è chiamato anodo.

Il terminale collegato alla zona « N » è chiamato catodo.

Quando all'anodo viene applicato un potenziale negativo rispetto al catodo, esso viene inversamente polarizzato: in questo caso i vuoti della zona « P » vengono attirati verso il terminale anodico allontanandosi nello stesso tempo dalla giunzione, mentre gli elettroni della regione « N » sono attirati verso il terminale catodico allontanandosi a loro volta dalla giunzione. Di conseguenza nessun portatore può sfiorare attraverso la giunzione e perciò nessuna corrente attraversa il diodo, salvo una

piccola corrente di dispersione generata termicamente negli atomi più prossimi alla giunzione stessa.



DIODO INVERSAMENTE
POLARIZZATO

DIODO DIRETTAMENTE
POLARIZZATO

⊕ ATOMI ACCETTORI

+ VUOTI LIBERI

⊖ ATOMI DONATORI

- ELETTRONI-LIBERI

Esiste però una regione prossima alla giunzione denominata « depletion layer » nella quale non ci sono portatori.

Le cariche degli atomi donatori e degli accettori generano in questa regione una tensione eguale ed opposta a quella applicata tra anodo e catodo.

Aumentando la tensione applicata si raggiungerà un punto dove gli elettroni che attraversano, per effetto termico la giunzione, acquisteranno un'energia sufficiente a produrre per collisione la liberazione di coppie vuoti-elettroni (avalanche multiplication). La tensione sotto la quale avviene il fenomeno di cui sopra è chiamato « avalanche voltage » oppure « breakdown voltage » della giunzione.

Se la tensione viene ulteriormente aumentata oltre il breakdown, una forte corrente circolerà attraverso la giunzione e, se non limitata da resistenze esterne, essa potrà causare la distruzione del diodo. Quando all'andò del diodo viene applicata una tensione positiva rispetto al catodo, il diodo è direttamente polarizzato. In questo caso i vuoti spinti dalla tensione positiva esterna, come pure gli elettroni spinti dalla tensione negativa, si ricombinano attraverso la giunzione. Ne risulta che l'applicazione di una pur debole tensione determina nel diodo una notevole corrente.

TRANSISTOR

Un transistor P-N-P è formato da una sottile regione di tipo « N » tra due regioni di tipo « P »; questa regione centrale è denominata « base » ed il suo spessore non supera i 2 centesimi di millimetro.

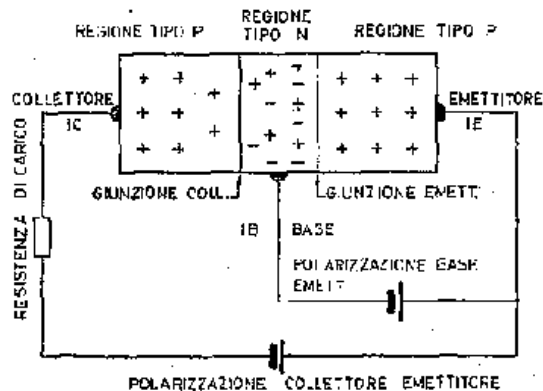
Una giunzione è chiamata « giunzione di collettore » e l'altra « giunzione di emettitore ». Nella maggior parte delle applicazioni, i transistor sono usati con collegamento ad emettitore comune dove la corrente del carico fluisce attraverso l'emettitore ed il collettore, mentre la corrente di controllo fluisce attraverso l'emettitore e la base. Normalmente la giunzione di collettore è polarizzata inversamente per mezzo della tensione di alimentazione, mentre la giunzione di emettitore è polarizzata direttamente tramite la tensione di base V_{be} .

Come nel caso del diodo, i vuoti fluiscono attraverso la giunzione di emettitore polarizzata direttamente e vengono iniettati nella regione di base. Raggiunta la regione di base, i vuoti si diffondono venendo raccolti nella regione di collettore, dalla quale fluiscono attraverso il circuito esterno. Pertanto le operazioni nel transistor si distinguono in:

- operazione di iniezione,
- operazione di diffusione,
- operazione di raccolta.

Analizzando il transistor secondo il principio della neutralità della carica spaziale, risulta evidente che la corrente di collettore è controllata per

mezzo della carica negativa (concentrazione di elettroni) nella regione di base. Come la tensione di base V_{be} viene aumentata, la carica negativa nella stessa regione è incrementata e questa a sua volta permette un equivalente incremento di vuoti fluenti dall'emettitore al collettore attraverso la regione di base.



In un transistor ideale basterebbe dare un breve impulso di corrente per stabilire la carica negativa richiesta, dopo di che la corrente al collettore continuerebbe a fluire indefinitivamente.

La corrente di collettore potrebbe essere interdetta mediante un breve impulso positivo nella base, annullante la precedente carica negativa che l'aveva determinata. In realtà questo non avviene per varie limitazioni fondamentali. Alcuni elettroni della regione di base fluiscono attraverso la giunzione di emettitore ed alcuni combinano con i vuoti nella regione di base. Per queste ragioni è necessario fornire una corrente alla base per far fronte a quelle perdite. Il rapporto tra la corrente di collettore

e la corrente di base è definito come « guadagno di corrente » del transistor: $h_{fe} = I_c/I_b$.

Per un segnale in corrente alternata il guadagno di corrente è $\beta = h_{fe} = I_c/I_b$.

Il rapporto tra la corrente alternata di collettore e la corrente alternata di emettitore è indicato $\alpha = I_{cb} = I_c/I_e$.

Quando un transistor è usato in alta frequenza, la limitazione fondamentale è determinata dal tempo impiegato dai portatori di carica a diffondersi attraverso la regione di base dall'emettitore al collettore. La idoneità di un transistor nei confronti della frequenza è espressa dal termine (alfa cutoff frequency) (f_{hfb}) il quale definisce la frequenza alla quale α decresce a 0,707 del suo valore a bassa frequenza.

ESECUZIONE DELLE MISURE

Controllo batteria

Prima di procedere all'esecuzione di qualsiasi misura è opportuno controllare lo stato di carica della batteria interna al Transtest 662 ICE. Predisporre pertanto il Super tester ICE 680 C sulla portata 10 V corrente continua (qualora venisse usato un tester di altra marca, scegliere su questo la portata più adatta alla misura di 3 V - C.C.), innestare a fondo le punte dei puntali nelle boccole del TRANSTEST contrassegnate BATT. TEST « controllo batteria » osservando la polarità e leggere sul tester la tensione della batteria stessa. Qualora detta tensione dovesse risultare inferiore a 2,7 V, procedere alla sostituzione della pila.

Si fa presente che per mezzo di una resistenza di carico fittizia posta internamente al transtest stesso il controllo di tensione della batteria viene eseguito sotto un carico di 50 mA, pertanto per misure richiedenti bassa erogazione di corrente (es. Ico Icoo Ir) può essere tollerata una tensione fino a 2,5 V circa.

E' tuttavia consigliabile cambiare la pila dallo strumento almeno una volta all'anno o quando il controllo batteria dovesse denunciare una

scarsa efficienza in quanto la permanenza nell'astuccio della pila in non perfette condizioni può ossidare il circuito elettrico.

Per relativamente forti erogazioni di corrente (es. controllo del coefficiente di amplificazione dei transistor di potenza) superiori ai 100 mA, si consiglia l'impiego di una robusta batteria esterna (per esempio il tipo 80 della Superpila) ed a tale scopo sono previste sul fronte del pannello due boccole supplementari contrassegnate: « EXT. BATT. » nelle quali vanno innestati i puntali provenienti dalla pila esterna, osservando, evidentemente, la polarità. L'inserzione della batteria esterna esclude automaticamente la pila posta internamente al Transtest 662. Anche nel caso di impiego di pila esterna è consigliabile procedere al controllo di efficienza della stessa, operando come già detto in precedenza per il controllo della pila interna.

Icoo (comunemente abbreviato in Ico) VP 1-16

Predisporre il tester sulla portata 500 μ A innestare a fondo le estremità libere dei puntali nelle boccole contrassegnate « STRUM » osservando la polarità chiaramente indicata sul TRANSTEST relativa sia al transistor « P-N-P » che agli « N-P-N » e predisporre il commutatore del TRANSTEST sulla posizione Ico.

Innestrare i terminali del transistor nelle rispettive boccole tenendo presente che il contrassegno « C » significa collettore, « B » base ed « E » emettitore.

Osservare lo strumento del tester:

- a) se l'indice si sposta oltre il fondo scala il transistor è da ritenersi in corto circuito, a meno che si tratti di uno scadente transistor al germanio di potenza in cui il valore di Icoo potrebbe raggiungere anche 1 mA. In questo caso passare col tester sulla portata 5 mA. Se pure in questo caso lo strumento dovesse andare verso il fondo scala, il transistor è da ritenersi inservibile. Qualora lo strumento dovesse invece indicare un valore inferiore a 1/5 di scala, premere il pulsante e leggere l'esatto valore di Icoo.

- b) se l'indice si sposta tra i 50 μ A ed il fondo scala, premere il pulsante e leggere il reale valore di I_{cbo} .
- c) se l'indice si sposta tra lo zero ed il primo decimo di scala, passare col tester sulla portata 50 μ A e leggere il reale valore di I_{cbo} . In questo caso l'esclusione della resistenza di protezione mediante la pressione del pulsante, non ha più alcun significato.

Per maggiori ragguagli vedere il capitolo « Considerazioni sulla I_{cbo} ».

I_{cbo} (comunemente abbreviato in I_{eo}) $\checkmark P 2 - 21$

Predisporre il tester sulla portata 500 μ A, innestare a fondo le estremità libere dei puntali nelle boccole contrassegnate « STRUM » osservando la polarità chiaramente indicata sul TRANSTEST, relativa sia al transistor « P-N-P » che « N-P-N ».

Predisporre il commutatore del TRANSTEST sulla posizione I_{eo} .

Innestare i terminali del transistor nelle boccole tenendo presente che per questa particolare misura il terminale di collettore va innestato nella boccia « E », quello di base nella boccia « B » e quello di emettitore nella boccia « C ». Osservare lo strumento seguendo le istruzioni già date per la I_{cbo} , tenendo presente che la I_{cbo} è, per la maggior parte dei casi, minore della I_{cbo} .

I_{ces} $\checkmark P 2 - 20$

Predisporre il tester sulla portata 500 μ A, innestare a fondo le estremità libere dei puntali nelle boccole contrassegnate « STRUM » osservando la polarità chiaramente indicata sul TRANSTEST relativa sia al transistor « P-N-P » che « N-P-N ». Predisporre il commutatore nel transtest sulla posizione I_{ces} .

Innestare i terminali del transistor nelle rispettive boccole, tenendo presente che il contrassegno « C » significa collettore, « B » base ed « E » emettitore.

Osservare lo strumento del Tester:

- a) se l'indice si sposta oltre il fondo scala, il transistor, se di piccola potenza ed al silicio è da ritenersi in corto circuito e perciò guasto.

Se il transistor è al germanio, di media o grande potenza, di piccola potenza ma con forte coefficiente di amplificazione potrebbe facilmente presentare delle I_{ces} superiori a 500 μ A (nei transistor di grande potenza al germanio la I_{ces} può raggiungere qualche mA). In questo caso passare sulla portata 5 mA. Se lo strumento dovesse portarsi verso il fondo scala ci possono essere diverse ragioni per ritenere guasto il transistor, altrimenti premere il pulsante e leggere il reale valore di I_{ces} .

- b) se l'indice si sposta tra il 50 μ A ed il fondo della scala premere il pulsante e leggere il reale valore di I_{ces} .
- c) se l'indice si sposta tra lo zero ed il primo decimo di scala passare sulla portata 50 μ A e leggere direttamente il valore di I_{ces} . In questo ultimo caso l'esclusione della resistenza di protezione mediante la pressione del pulsante non ha più alcun significato.

Per maggiori ragguagli vedere il capitolo « Considerazioni sulla I_{ces} ».

I_{ces} $\checkmark P 2 - 21$

Predisporre il tester sulla portata 500 μ A, innestare a fondo le estremità libere dei puntali nelle boccole contrassegnate « STRUM » osservando la polarità chiaramente indicata sul TRANSTEST relativa sia al P-N-P che N-P-N.

Predisporre il commutatore del TRANSTEST sulla posizione I_{ces} .

Innestare i terminali del transistor nelle rispettive boccole tenendo presente che il contrassegno « C » significa collettore, « B » base ed « E » emettitore.

Innestare un ponticello tra le boccole 2-3 ed osservare lo strumento seguendo le istruzioni già date per la I_{ces} , tenendo presente che la I_{ces} è sempre notevolmente inferiore alla I_{cbo} .

Per maggiori ragguagli vedere il capitolo « Considerazioni sulla I_{ces} ».

I_{cer} $\checkmark P 2 - 23$

Predisporre il tester sulla portata 500 μ A, innestare a fondo le estremità libere dei puntali nelle boccole contrassegnate « STRUM » osservando la

polarità chiaramente indicata sul TRANSTEST relativa sia ai transistor P-N-P che N-P-N.

Predisporre il commutatore del TRANSTEST sulla posizione Icer.

Innestare i terminali del transistor nelle rispettive boccole, tenendo presente che il contrassegno « C » significa collettore, « B » base ed « E » emettitore. Innestare un resistore del valore voluto fra le boccole 3-2 ed osservare lo strumento seguendo le istruzioni già date per la Icer, tenendo presente che Icer è sempre inferiore alla Icco ed è tanto più piccola quanto più è basso il resistore « R ».

Infatti per « R » = infinito Icer = Icco
« R » = zero Icer = Ices

Per maggiori ragguagli vedere il capitolo « Considerazioni sulla Icer ».

Vce sat 19 2-25

Predisporre il commutatore del TRANSTEST sulla posizione hFE 10 μ A innestare i terminali del transistor nelle rispettive boccole tenendo presente che il contrassegno « C » significa collettore, « B » base ed « E » emettitore.

Predisporre il tester sulla portata 2 V c.c., innestare le estremità libere dei puntali nelle boccole contrassegnate 1-3 tenendo presente che per transistori di tipo P-N-P alla boccola 3 deve corrispondere il terminale positivo ed alla boccola 4 il terminale negativo. Viceversa per transistori tipo N-P-N. Osservando lo strumento ruotare il commutatore verso i valori maggiori di base finché l'indicazione dello strumento tende a raggiungere un minimo.

Per la maggior parte dei casi il minimo valore di tensione è di pochi millivolt, pertanto occorrerà passare sulla portata 100 mV, quando l'indicazione dello strumento scenderà sotto le 2,5 divisioni.

E' importante non caricare la base oltre il valore necessario; a tale proposito vedere il capitolo « Considerazioni sulla Vce sat ».

VBE 19 2-26

Predisporre il commutatore del TRANSTEST sulla posizione IB 10 μ A, innestare i terminali del transistor nelle rispettive boccole tenendo pre-

sente che il contrassegno « C » significa collettore, « B » base ed « E » emettitore.

Predisporre il tester sulla portata 2 V c.c. ed innestare le estremità libere dei puntali nelle boccole contrassegnate 3-2 tenendo presente che per transistori di tipo P-N-P, alla boccola 3 deve corrispondere il terminale positivo ed alla boccola 2 il terminale negativo. Viceversa per i transistori di tipo N-P-N. Ruotare il commutatore verso la corrente di base sotto la quale interessa conoscere il valore di tensione di base-emettitore e leggere sullo strumento il valore di tensione cercato.

Occorre tenere presente che la corrente di base viene modificata dalla presenza dello strumento e pertanto il valore reale della corrente diretta alla base è

$$IBR = IBN \quad nd$$

IBR = corrente reale di base

IBN = corrente nominale di base (letta sul quadrante del TRANSTEST)

nd = numero di divisioni sulla scala cinquantesima del tester (1 divisione = 1 μ A)

Per maggiori ragguagli vedere il capitolo « Considerazioni sulla misura di Vbe ».

hfe 19 2-27

Predisporre il tester sulla portata in milliamperes più prossima per eccesso alla portata nominale di corrente del transistor, innestare a fondo le estremità libere dei puntali nelle boccole contrassegnate « STRUM » osservando la polarità chiaramente indicata, relativa sia ai transistor PNP che NPN.

Predisporre il TRANSTEST sulla posizione IB 10 μ A.

Innestare i terminali del transistor in prova nelle rispettive boccole, tenendo presente che il contrassegno « C » significa collettore, « B » base ed « E » emettitore.

Premere il tasto e leggere lo strumento sulla scala c.c. e commutare verso le correnti maggiori tenendo presente quanto segue:

Tester portata 5 mA

lb	10 μ A	h_{FE}	500 f.s.	=	10	per div.
>	25 μ A		200	=	4	per div.
>	100 μ A		50	=	1	per div.
>	500 μ A		10	=	0,2	per div.

Tester portata 50 mA

lb	10 μ A	h_{FE}	5000 f.s.	=	100	per div.
>	25 μ A		2000	=	40	per div.
>	100 μ A		500	=	10	per div.
>	500 μ A		100	=	2	per div.
>	1000 μ A		50	=	1	per div.

Tester portata 500 mA

lb	100 μ A	h_{FE}	5000 f.s.	=	100	per div.
>	500 μ A		1000	=	20	per div.
>	1000 μ A		500	=	10	per div.
>	5000 μ A		100	=	2	per div.

Tester portata 5 A

lb	1000 μ A	h_{FE}	5000 f.s.	=	100	per div.
>	5000 μ A		1000	=	20	per div.

Per maggiori raggugli ed esempio pratico vedere il capitolo « Considerazioni e misure di h_{FE} ».

h_{FE} con Rbe

Procedere come detto nelle istruzioni per h_{FE} innestando i terminali del transistor voluto, nella boccia contrassegnata 2-3.

Per maggiori raggugli vedere il capitolo « Considerazioni su h_{FE} con Rbe ».

VF VP 2-35

Predisporre il tester sulla portata 2 V c.c.. Innestare a fondo le estremità libere dei puntali nelle boccole 1-3. Predisporre il commutatore del TRANSTEST sulla posizione **DIODI F**. Innestare i terminali del diodo in prova nelle boccole contrassegnate « C » « E » tenendo presente che il contrassegno « E » corrisponde al catodo ed « C » all'anodo. Leggere sullo strumento la tensione relativa.

N.B. - Durante questa prova il pulsante non deve assolutamente essere premuto.

Per maggiori raggugli vedere il capitolo « Considerazioni sulla VF ».

IR VP 2-37

Predisporre il tester sulla portata 5 mA. Innestare a fondo le estremità libere dei puntali nelle boccole contrassegnate « Strum. » osservando la polarità chiaramente indicata.

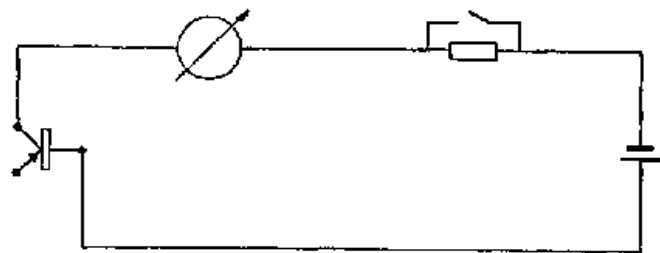
Predisporre il commutatore del transtest sulla posizione **DIODI R** ed osservare lo strumento.

Se questo tende a fondo scala, il diodo è in corto circuito — altrimenti premere il pulsante ed eseguire la misura.

Se l'ago dello strumento non raggiunge il decimo di scala, passare sulla portata del tester 500 μ A; se risultasse ancora inferiore al decimo di scala passare sulla portata 50 μ A ed eseguire la lettura.

Per maggiori raggugli riferirsi al capitolo « Considerazioni sulla IR ».

DESCRIZIONE DELLE MISURE E SCHEMI RELATIVI



Schema di principio per la misura di I_{cbo}

La misura di I_{cbo} si effettua collegando in serie al collettore un microamperometro, il circuito si chiude attraverso la base, l'emettitore è aperto. Sia la base che il collettore sono inversamente polarizzati. La resistenza indicata nello schema è stata messa quale protezione per lo strumento qualora il transistor sotto controllo presentasse un corto circuito interno. È opportuno escluderla per una più esatta misura della I_{cbo} , particolarmente quando questa assume, come nel caso di transistori di potenza, un discreto valore di corrente (500 μA).

È opportuno ricordare che in queste misure, come pure per le altre che seguono, è di estrema importanza la temperatura alla quale la misura viene effettuata. È pertanto consigliabile di evitare di tenere il transistor premuto tra le dita durante la misura, soprattutto quando questo è di piccole dimensioni ed anzi a tale proposito è consigliabile trattare il transistor con una pinzetta.

CONSIDERAZIONI SULLA I_{cbo} V p 1-9

La I_{cbo} è un elemento di fondamentale importanza in un transistor; di essa va tenuta conto:

- quando si deve calcolare un circuito in cui il punto di lavoro del transistor deve rimanere stabile sotto diverse condizioni di temperatura
- quando il transistor deve lavorare ad alta temperatura, in quanto essa può raggiungere valori tali da pregiudicare la vita stessa del semiconduttore.

La I_{cbo} nasce in modo abbastanza complesso in quanto non è generata da un solo elemento componente il cristallo ed in un solo punto ma si origina per quattro diverse cause ed in zone diverse.

Due di queste componenti sono influenzate solamente dalla temperatura: una di queste ha origine nella regione interna di base, l'altra ha origine sulla superficie della giunzione di base. La terza componente si genera alla superficie del transistor ed è dovuta ad impurità occasionali, umidità, ecc. Questa componente è influenzata solamente dalla tensione applicata e varia con questa in modo quasi proporzionale. La quarta componente ha origine nella regione di collettore (depletion region) e dipende sia dalla tensione applicata che dalla temperatura. Comunque la causa principale della I_{cbo} è la temperatura (almeno fino alla tensione di breakdown, dove la tensione applicata è determinante) ed a questo proposito si può dire che per la maggior parte dei transistor al germanio il coefficiente di temperatura relativo alla I_{cbo} è di circa 7,5% per variazione di grado centigrado. Praticamente si può dire che la I_{cbo} di un transistor al germanio sottoposto a tensione costante (limitata il più possibile per le ragioni più avanti esposte) raddoppia ogni 10°C di aumento di temperatura alla giunzione.

Per esempio un transistor che presenta una I_{cbo} di 10 μA a 20°C, presenterà una I_{cbo} di 20 μA a 30°C, 40 μA a 40°C, 80 μA a 50°C, 160 μA a 60°C, 320 μA a 70°C ecc. Per i transistor al silicio la I_{cbo} raddoppia ogni 6°C. Questo potrebbe far pensare che il transistor al silicio debba avere, ad alta temperatura, dei valori I_{cbo} superiori a quelli del germanio, mentre invece abbiamo il contrario.

La ragione sta nel fatto che nei transistor al silicio a normali temperature ambiente la I_{cbo} è dell'ordine dei millesimi di microampere ($1 \times 10^{-3} A$).

La I_{ceo} alle alte temperature può mantenere in conduzione un transistor anche quando questo è polarizzato inversamente alla base. Infatti in condizioni d'interdizione, tanto l'emettitore che il collettore sono polarizzati inversamente. Se la resistenza del circuito di polarizzazione di base presenta un'apprezzabile resistenza ne risulta che la I_{ceo} sviluppa attraverso ad essa una tensione che tende a ridurre la tensione di polarizzazione inversa fino al punto di polarizzare direttamente e portare il transistor in conduzione. La conduzione potrebbe essere evitata riducendo la resistenza del circuito di polarizzazione, incrementando la tensione inversa di polarizzazione ed adeguando il transistor con adatti dissipatori. Inoltre quando un transistor è usato ad alta temperatura di giunzione (alta temperatura ambiente o alta dissipazione) è possibile che un fenomeno di autogenerazione termica abbia luogo (Thermal runaway) che può portare il transistor alla distruzione.

In un qualsiasi circuito la temperatura alla giunzione (T_j) è determinata dalla totale dissipazione di potenza nel transistor (P) della temperatura ambiente (T_a) e dalla resistenza termica (K).

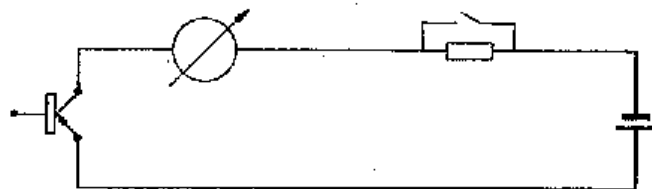
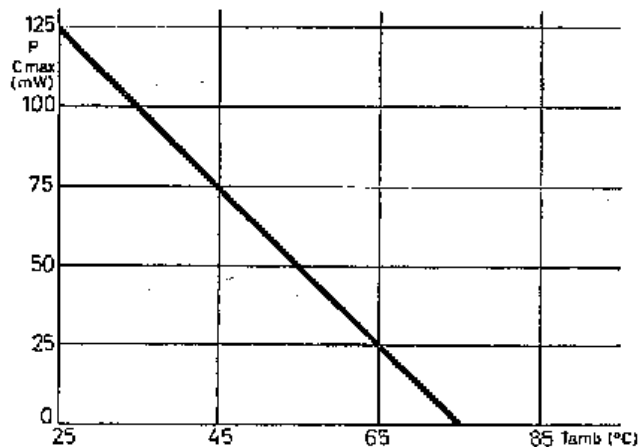
$$T_j = T_a + KP.$$

Se la temperatura ambiente aumenta, la temperatura alla giunzione dovrebbe aumentare della stessa variazione in gradi centigradi, dal momento che la potenza dissipata dovrebbe rimanere costante. Invece, tanto I_{ce} quanto I_{ceo} aumentano con la temperatura; la corrente di collettore aumenterà e ne risulterà pure un incremento nella potenza dissipata.

Il fenomeno di autogenerazione termica con la conseguente distruzione del transistor avverrà quando il rapporto tra l'aumento di temperatura alla giunzione e la potenza dissipata è maggiore della resistenza termica ($\Delta T_j / \Delta P > K$).

Una limitazione alle condizioni che portano al Thermal Runaway è possibile sia riducendo la I_{ceo} con adatte polarizzazioni di compensazione, sia applicando al transistor adeguati dissipatori (Heat sink).

Diagramma rappresentante la riduzione della potenza dissipabile in un transistor al germanio in funzione della temperatura ambientale.



Schema di principio per la misura di I_{ceo}

La misura di I_{ceo} si effettua collegando in serie al collettore un microamperometro; il circuito si chiude attraverso l'emettitore; la base è aperta.

Solo il collettore è inversamente polarizzato mentre l'emettitore è direttamente polarizzato. Questa è la ragione per cui la I_{ceo} è generalmente molto maggiore della I_{cbo} .

La resistenza indicata nello schema serve per protezione allo strumento qualora il transistor presentasse un corto circuito interno. E' opportuno escluderla per una più esatta misura della I_{ceo} , particolarmente nel caso di transistor di alta potenza.

CONSIDERAZIONI SULLA I_{ceo} $\checkmark P 2 - 10$

La I_{ceo} è la corrente di dispersione di collettore che caratterizza i circuiti ad emettitore comune. Essa è legata alla I_{cbo} per mezzo della seguente espressione

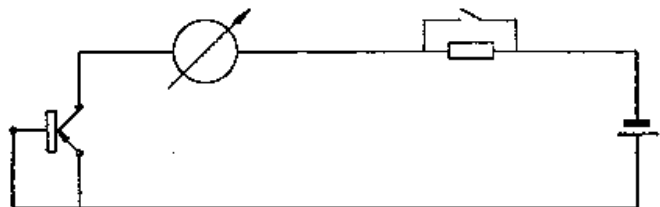
$$I_{ceo} = \frac{I_{cbo}}{1 - \alpha_n}$$

intendendo per α_n il rapporto tra la corrente di collettore e quella di emettitore in un circuito a base comune.

La I_{ceo} è tanto maggiore della I_{cbo} quanto maggiore è la h_{FE} iniziale del transistor.

Quanto è stato detto sulla I_{cbo} è valido per la I_{ceo} e pertanto tutte le precauzioni per evitare la conduzione spontanea e il Thermal runaway devono essere considerati tenendo presente che rispetto la I_{cbo} la I_{ceo} è molto superiore.

Appare soprattutto evidente il particolare di quanto pericoloso per la vita del semiconduttore è l'inserzione in circuito del transistor con base aperta in ambiente ad alta temperatura.



Schema di principio per la misura di I_{ces}

La misura di I_{ces} si effettua collegando in serie al collettore un microamperometro; il circuito si chiude attraverso l'emettitore e la base cortocircuitati.

La resistenza indicata nello schema serve per protezione dello strumento qualora la giunzione di collettore presentasse un corto circuito. E' opportuno escluderla per una più esatta misura della I_{ces} , particolarmente per transistor di alta potenza.

CONSIDERAZIONI SULLA I_{ces} $\checkmark P 2 - 11$

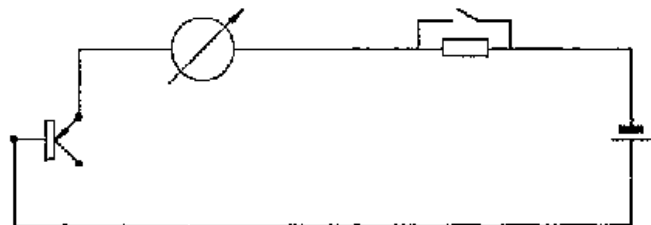
La I_{ces} è la corrente di dispersione di collettore con base ed emettitore cortocircuitati. Il suo valore è notevolmente inferiore rispetto alla I_{ceo} . Infatti in questa prova viene controllata la sola giunzione di collettore trattata alla stregua di un diodo, essendo la giunzione di emettitore esclusa da qualsiasi influenza.

La misura di I_{ces} unitamente a quella di I_{cbo} e I_{ceo} permettono con semplici passaggi di ottenere i valori di α_n e di α_i in quanto

$$I_{ceo} = \frac{I_{cbo}}{1 - \alpha_n}$$

$$I_{ces} = \frac{I_{cbo}}{1 - \alpha_n \alpha_i}$$

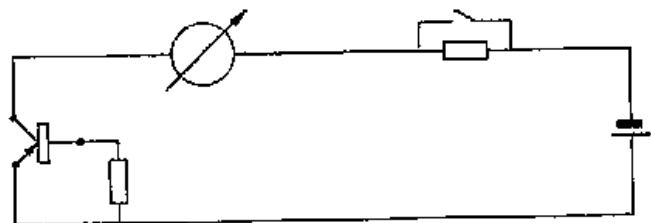
intendendo per α_n il rapporto tra la corrente di collettore e quella di emettitore in circuito a base comune e α_i come sopra, ma con emettitore al posto del collettore e viceversa.



Schema di principio per la misura di I_{cbo}

La misura di I_{cbo} si effettua collegando un microamperometro in serie all'emettitore; il circuito si chiude attraverso la base: il collettore è aperto. Sia la base che il collettore sono inversamente polarizzati.

La resistenza indicata nello schema è stata messa quale protezione per lo strumento qualora il transistor sotto controllo presentasse un corto circuito interno. E' opportuno escluderla per una più esatta misura della I_{cbo} , particolarmente quando questa assume un discreto valore di corrente. Generalmente il valore della I_{cbo} è, per un dato transistor, inferiore alla I_{cbo} .



Schema di principio per la misura di I_{cer}

La misura di I_{cer} si effettua collegando in serie al collettore un microamperometro; il circuito si chiude attraverso l'emettitore; la base si chiude sull'emettitore attraverso una resistenza esterna di valore stabilito. La giunzione di collettore è inversamente polarizzata, mentre quella di emettitore è direttamente polarizzata.

La resistenza indicata nello schema serve per protezione allo strumento qualora il transistor presentasse un corto circuito interno. E' opportuno escluderla per una più esatta misura della I_{cer} , particolarmente per i transistor di maggior potenza.

CONSIDERAZIONI SULLA I_{cer} V P 2 - 12

Nella maggior parte dei circuiti a emettitore comune, la base è collegata all'emettitore tramite un resistore di valore adeguato. Le ragioni che giustificano la presenza del resistore sono intuibili dalle osservazioni fatte precedentemente circa i parametri già citati.

E' pertanto estremamente utile, qualora il transistor debba lavorare sotto condizioni gravose, conoscere la I_{cer} ad una data temperatura o almeno alla temperatura ambiente, oppure ridurre ovviamente il valore di R_{BE} fino a che la I_{cer} si riduca al limite stabilito.

La R_{be} ha pure una notevole influenza sulla $V_{ce\ max}$ del transistor. Infatti, come esposto più avanti, mediante grafico risulta che la $V_{ce\ max}$ deve essere ridotta fino a $\frac{1}{3}$ del suo massimo valore quando il valore di R_{be} supera una certa entità. Idealmente la R_{be} dovrebbe tendere a zero, ma evidentemente viene turbata la caratteristica di amplificazione del transistor.

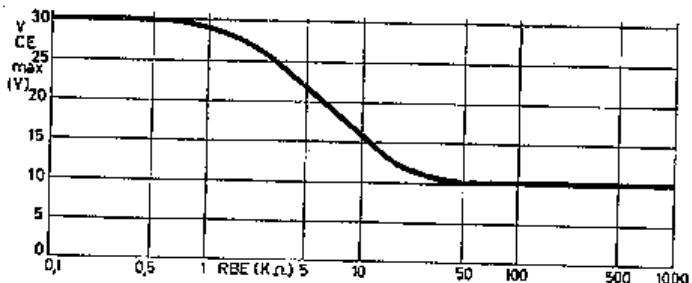
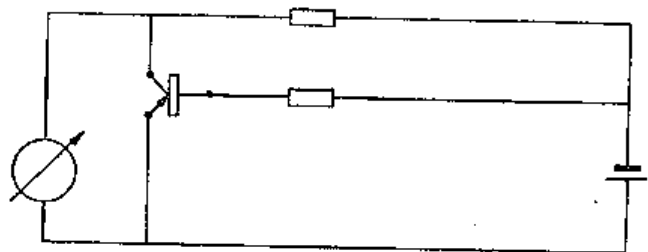


Diagramma rappresentante la riduzione $V_{ce\ max}$ in funzione della resistenza base emettitore in un transistor al germanio.



Schema di principio per la misura di $V_{ce\ sat}$.

La misura di $V_{ce\ sat}$ si effettua collegando in parallelo al transistor tra collettore ed emettitore un voltmetro. Il resistore R_L serve quale limitatore della corrente di collettore stabilita per un valore di 5 mA circa. Il valore di R_b è scelto secondo la corrente di base richiesta. Il valore di $V_{ce\ sat}$ è letto sul voltmetro predisposto sulla portata di 2 V o 100 mV.

CONSIDERAZIONI SULLA $V_{ce\ sat}$ *V P 9 - 12*

Quando un transistor viene impiegato in circuiti di commutazione il suo funzionamento è paragonabile a quello di un interruttore; è quindi di estrema importanza conoscere la tensione di saturazione ai suoi estremi. Infatti un interruttore ideale deve presentare una resistenza infinita quando è aperto ed una resistenza nulla quando è chiuso. Nel transistor la prima condizione è limitata dalla I_{ceo} (si parla di collegamento ad emettitore comune in quanto è il più usato per gli scopi accennati) ed a tale scopo riferirsi a quanto detto precedentemente sulla I_{cer} .

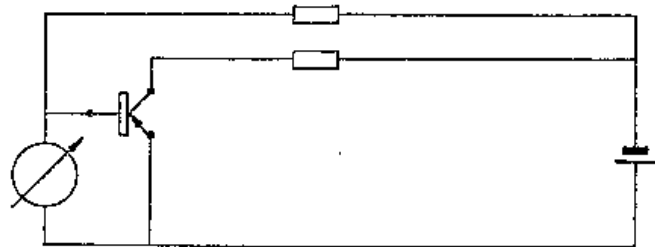
La seconda condizione è limitata dalla resistenza di saturazione. In un buon transistor di media potenza al germanio del tipo per commutazione il valore di R_{sat} può variare da 1 a 5 Ohm. La condizione di saturazione si raggiunge quando $I_b \cdot h_{fe} > I_c$ essendo I_c limitata da una resistenza esterna. La corrente di base deve essere maggiorata di almeno 3-4 volte il valore che verrebbe richiesto qualora la stessa corrente dovesse circolare senza resistenza di limitazione. Nelle condizioni di saturazione la tensione tra base ed emettitore è superiore a quella tra collettore ed emettitore, perciò nelle condizioni suddette ambedue le giunzioni sono direttamente polarizzate.

Per conoscere quale corrente di base si deve impiegare nel transistor per saturare il transistor occorre conoscere il coefficiente di amplificazione h_{fe} a 5 mA circa di collettore, ed applicare la formula

$$I_b > \frac{20}{h_{fe}} \quad (I_b \text{ in mA})$$

Il valore della resistenza di saturazione sarà:

$$R_{ce \text{ sat}} = \frac{V_{\text{sat}}}{5 \cdot 10^{-5}} \quad \begin{matrix} V \text{ in V} \\ R \text{ in Ohm} \end{matrix}$$



Schema di principio per la misura di V_{be} .

La misura di V_{be} si effettua collegando in parallelo tra la base e l'emettitore un voltmetro ad alta resistenza interna.

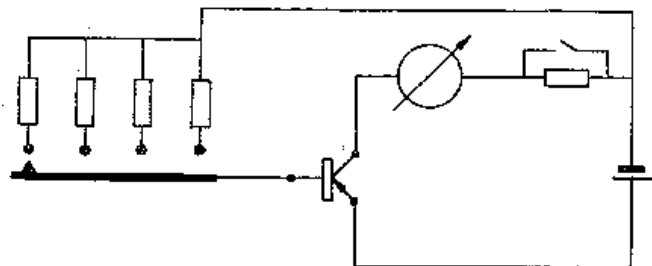
Il valore di R_b viene scelto in funzione al valore della corrente di base richiesta. Il valore di V_{be} è letto mediante il voltmetro predisposto, nel caso del tester mod. 680/C sulla portata 2 V c.c.

CONSIDERAZIONI SULLA MISURA DI V_{be} *v p 2 - 12*

La misura di V_{be} per piccole correnti di base va eseguita tenendo presente alcune limitazioni in quanto la presenza del voltmetro collegato tra base ed emettitore turba con la sua resistenza le condizioni di prova. Di questa però se ne può tener conto: la portata 2 V c.c. del tester mod. 680/C è di 40'000 Ohm. Essa è tuttavia decisamente trascurabile per le prove di V_{be} con transistor in saturazione. La corrente di base richiesta per portare in saturazione il transistor in prova nelle condizioni previste dal provatransistor non sono generalmente inferiori a 500 μ A; si può perciò non tener conto della corrente derivata dal voltmetro.

La V_{be} in un transistor saturato assume una notevole importanza nel calcolo di alcuni tipi di FLIP-FLOP dove l'impulso di sgancio avviene per annullamento della tensione di base nel transistor saturato.

Va tenuto inoltre presente che la V_{be} è sensibile alle variazioni di temperatura: essa diminuisce con l'aumentare della temperatura ed il coefficiente relativo sia per transistor al germanio che al silicio è di circa 2 mV/°C.



Schema di principio per la misura di h_{fe}

La misura di h_{fe} si effettua collegando un milliamperometro in serie al collettore; il circuito si chiude attraverso l'emettitore. La base viene alimentata attraverso alcune resistenze il cui valore è stabilito in funzione delle correnti di base determinate. Il rapporto tra la corrente letta sul milliamperometro e la corrente di base prefissata da il valore di h_{fe} del transistor.

CONSIDERAZIONI SULL' h_{fe} E LA MISURA RELATIVA *v p 2 - 13*

Come già in precedenza detto il valore di h_{fe} definisce il guadagno statico di corrente con uscita in cortocircuito, in circuito ad emettitore comune.

h_{fe} non è costante per un dato transistor, ma è un'entità variabile in dipendenza di vari fattori. Essi sono: la temperatura, la corrente di emettitore, la tensione di collettore. Dai diagrammi relativi ai tre parametri citati si può notare che h_{fe} aumenta con l'aumentare della temperatura, aumenta con l'aumentare della tensione di collettore, diminuisce fortemente con l'aumentare della corrente di emettitore per i transistor al germanio, mentre per la stessa causa si mantiene pressochè costante per i transistor al silicio.

La prova eseguibile con il dispositivo in oggetto permette di variare solamente la corrente di emettitore mediante la corrente di base.

In ordine a quest'ultima possibilità si è creduto utile corredare il prova-transistor di varie correnti di base e pertanto la possibilità di variare la corrente di base nel transistor in prova permette di controllare il coefficiente di amplificazione statico di corrente in diversi punti della sua caratteristica e disporre così di dati estremamente utili, particolarmente quando si debbono accoppiare 2 transistor in un push-pull che lavorino in un determinato punto della caratteristica. Non è infrequente il caso in cui 2 transistor presentino il medesimo h_{fe} a bassa corrente ed un coefficiente notevolmente diverso a forte corrente e viceversa.

Inoltre la possibilità di selezione dei diversi valori di corrente di base permettono di adattare quest'ultima ad un valore pratico d'impiego in funzione alle differenti prestazioni e potenze dei transistor in esame.

Le correnti di base sono state scelte in modo da facilitare la lettura del coefficiente h_{fe} sulla scala del tester mod. 680/C. Esse sono:

10 µA 25 µA 100 µA 500 µA 1 mA 5 mA

Occorre però far notare che questa gamma di correnti di base richiedono da parte dell'operatore una certa oculatezza: è evidente che un transistor di piccola potenza con h_{fe} di 30 ÷ 50 e corrente di collettore di 12 mA non debba essere assolutamente controllato con corrente di base superiore a 500 µA; correnti di base alte sono tollerabili, entro certi limiti, solo nel caso della prova della tensione di saturazione come pre-

cedentemente detto nel relativo capitolo. Dato che la prova di h_{fe} deve essere eseguita con uscita cortocircuitata, ragion per cui la resistenza di protezione deve essere esclusa premendo il pulsante, l'unica resistenza in circuito è quella dello strumento del valore relativamente basso per cui la maggior parte della tensione di alimentazione appare ai capi del transistor. Pur essendo la tensione di alimentazione relativamente bassa (3 V) può sempre far dissipare nel transistor una potenza eccessiva se questo è percorso da una relativa forte corrente.

Ci riferiamo, per citare un esempio, ancora una volta al transistor OC70. Sappiamo che la temperatura massima sopportabile dalla giunzione sono 75°C — supponiamo che la temperatura ambiente alla quale il transistor viene provato sia 25°C il Δ t tollerabile è 50°C — il coefficiente « K » relativo all'aumento di temperatura per mW dissipato dal transistor è = 0,4°C/mW

$$\text{pertanto } \frac{50}{0,4} = 125 \text{ mW dissipabili}$$

Detraendo la caduta di tensione di 0,2 V circa del milliamperometro, la tensione ai capi del transistor è di

$$3 - 0,2 = 2,8 \text{ V}$$

la massima corrente tollerata è

$$\frac{0,125}{2,8} = 44 \text{ mA}$$

è però evidente che questa è una condizione limite che non deve essere assolutamente raggiunta, particolarmente perchè i valori letti sarebbero notevolmente alterati rispetto al normale impiego.

I coefficienti di amplificazione statici di corrente riscontrabili nel transistor attualmente in commercio variano da 10 a 100, ma in tipi speciali realizzati con le più recenti tecnologie superano in parecchi casi il 250; questo valore potrà essere nel prossimo futuro largamente superato ed il nostro dispositivo, come si vedrà più avanti, è in grado di misurare qualsiasi coefficiente senza limitazioni.

Il rapporto tra la portata scelta sul tester e la corrente di base selezionata dà il coefficiente di amplificazione, che sarà direttamente leggibile sulla scala dell'indicatore:

corrente I _b	portata scelta sul tester	coefficiente h _{fe} a fondo scala
10 μA	50 μA	5
>	500 >	50
>	5 mA	500
>	50 >	5000
25 μA	500 μA	20
>	5 mA	200
>	50 >	2000
100 μA	500 μA	5
>	5 mA	50
>	50 >	500
>	500 >	5000
500 μA	5 mA	10
500 >	50 >	100
500 >	500 >	1000
1 mA	5 mA	5
>	50 >	50
>	500 >	500
5 mA	50 >	10
>	500 >	100
>	5 A	1000

Da come esposto nella tabella di cui sopra le correnti di base sono tali da rendere possibile il controllo di transistor di potenza. Occorre però tenere presente che una forte erogazione di corrente da parte della pila interna, essendo questa di piccola capacità, comporterebbe una rapida messa fuori uso della stessa. E' stata pertanto prevista una presa per sorgente esterna, grazie alla quale è possibile inserire una batteria di forte capacità escludendo contemporaneamente la pila interna.

A titolo esemplificativo poniamo il caso di un transistor di piccola potenza di cui si voglia misurare il coefficiente di amplificazione di corrente ed il cui valore di h_{fe} previsto si trovi compreso tra il 30 ed il 100.

Predisponiamo il tester sulla portata di 5 mA selezionando la corrente

di base 10 μA — l'h_{fe} leggibile a fondo scala sarà $\frac{5000}{10} = 500$ —

premere il pulsante che esclude la RL, — l'indice dello strumento, se non c'è interruzione nel transistor, si sposterà tra lo zero ed il fondo scala — leggendo sulla scala 500 c.c. del tester noi avremo direttamente il coefficiente cercato.

Qualora l'indicazione dovesse trovarsi al disotto del decimo di scala, passeremo sulla portata 500 μA, per cui il coefficiente leggibile sarà

500
— = 50 e leggendo sulla scala 50 c.c. del tester avremo diretta-

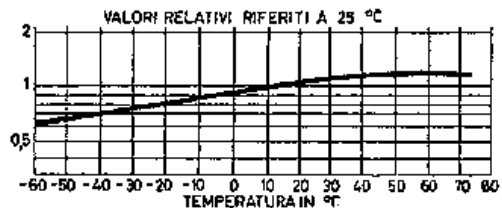
mente l' h_{FE} cercato. Se la lettura dovesse ancora essere al di sotto del decimo di scala (transistor alterato) passare sulla portata 50 μA con

50
costante di lettura a fondo scala — = 5 per cui leggendo sulla scala 5

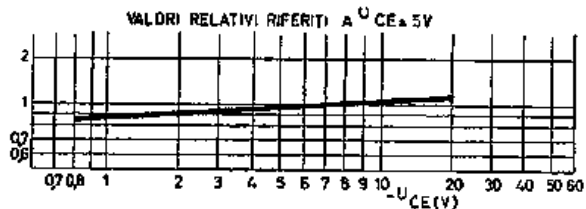
10
c.c. del tester avremo direttamente il coefficiente cercato.

La prova può essere ripetuta per la corrente di base di 25 μA e di 100 μA ecc. fino a quando il passaggio di corrente nel collettore è tale da essere sopportata dal transistor in prova.

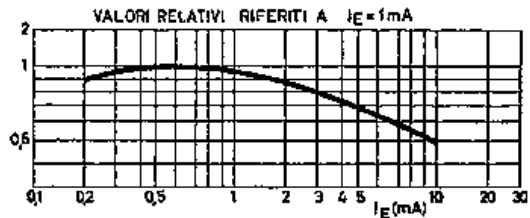
DIAGRAMMI h_{fe} IN FUNZIONE DI V_{ce} - I_e - E TEMPERATURA



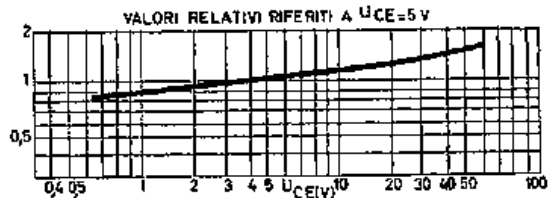
Relazione del parametro h_{fe} con la temperatura per transistor al germanio.



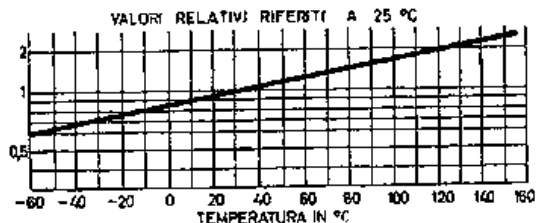
Relazione del parametro h_{fe} con la tensione di collettore per transistor al germanio



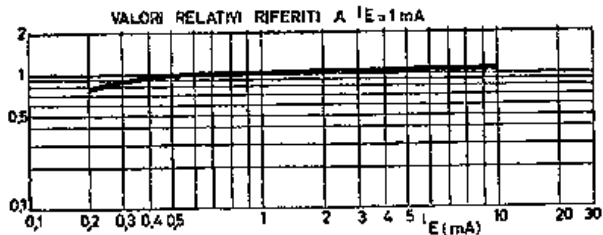
Relazione del parametro h_{fe} con la corrente di emettitore per transistor al germanio



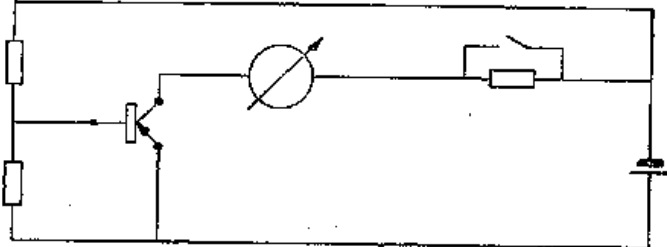
Relazione del parametro h_{fe} con la tensione di collettore per transistor al silicio.



Relazione del parametro h_{fe} con la temperatura per transistor al silicio.



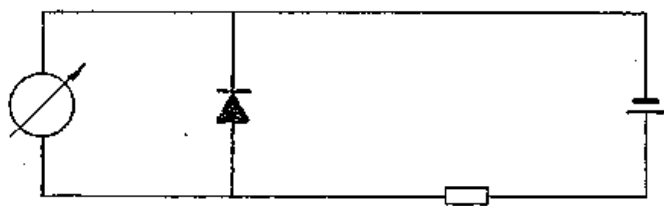
Relazione del parametro h_{fe} con la corrente di emettitore per transistor al silicio



Schema di principio per la misura di h_{fe} con resistore tra base ed emettitore.

La misura di h_{fe} con R_{be} si effettua collegando un milliamperometro in serie al collettore — il circuito si chiude attraverso l'emettitore. La base viene alimentata attraverso alcune resistenze il cui valore è stabilito in funzione della corrente di base determinata, della quale una parte viene deviata attraverso il resistore R_{be} .

Il rapporto tra la corrente letta sul milliamperometro e la corrente di base prefissata dà il valore reale dell' h_{fe} . Si è già parlato in precedenza nel capitolo riguardante la misura di I_{cer} , dell'importanza della resistenza R_{be} in circuito. Si è anche detto che idealmente R_{be} dovrebbe tender a zero, particolarmente quando il transistor deve lavorare in condizioni spinte. Bisogna però considerare che la presenza del resistore citato modifica le condizioni del transistor nei confronti dell' h_{fe} nominale. Infatti la corrente di base stabilita da R_b viene parzialmente deviata da R_{be} e pertanto il coefficiente reale di amplificazione statico del circuito viene evidentemente ridotto. Il dispositivo di prova prevede la misura nelle condizioni suddette ed il procedimento di misura è simile a quello descritto nel precedente capitolo per la misura di h_{fe} , salvo che un resistore scelto dal progettista, in considerazione a quanto detto nel capitolo relativo alla I_{cer} , viene inserito tra base ed emettitore.



Schema di principio per la misura di VF

La misura di VF si effettua collegando un resistore di valore adeguato in serie al diodo in prova polarizzato direttamente. Il voltmetro ad alta sensibilità è collegato in parallelo al diodo di cui ne misura la caduta di tensione. La corrente in circuito è stabilita a 5 mA.

CONSIDERAZIONI SULLA VF *v p 2-15*

In ordine al concetto fondamentale del diodo ideale per il quale esso deve presentare due stati distinti e cioè infinita conducibilità nel caso di polarizzazione diretta ed infinita resistenza nel caso di polarizzazione inversa. Risulta evidente che l'efficienza di un diodo è inversamente legata alla caduta di tensione che presenta ai suoi estremi, quando percorso da corrente in senso diretto: tanto minore è la caduta di tensione, tanto maggiore è il suo grado di efficienza.

Data però la sua caratteristica esponenziale, la VF non è direttamente proporzionale alla corrente che lo attraversa, pertanto il valore di VF deve essere sempre riferito ad una determinata IF. Nel nostro caso la IF è 5 mA, valore medio che si presta per la maggior parte dei diodi di piccola potenza, ma che contemporaneamente permette una sufficiente apprezzabilità per diodi di maggior potenza. La VF è inoltre strettamente legata alla temperatura; la formula che la governa è relativamente complessa. Riteniamo più utile citare qualche caso pratico:

Diodo al silicio OA 200

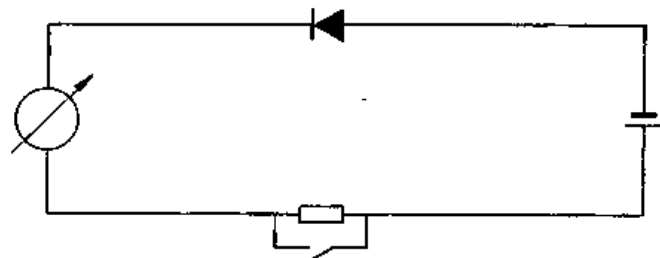
VF nominale a 25°C per IF 5 mA = 0,75 V

VF nominale a 100°C per IF 5 mA = 0,63 V

Diodo al germanio OA 95

VF nominale a 25°C per IF 5 mA = 0,75 V

VF nominale a 60°C per IF 5 mA = 0,63 V



Schema di principio per la misura di IR

La misura di IR si effettua collegando un microamperometro in serie al diodo inversamente polarizzato. Il resistore Rp ha funzione protettiva nei confronti dello strumento nel caso di corto circuito del diodo. Il resistore dovrebbe essere escluso per una miglior misura di IR, particolarmente quando questa raggiunge valori rilevanti (diodi di potenza). Lo strumento di appropriata sensibilità indicherà direttamente il valore di IR.

Come detto nel capitolo precedente relativamente al diodo ideale, è evidente che l'efficienza del diodo è legata alla VF quanto alla IR. Per tanto minore è la IR, maggiore è l'efficienza del diodo. La IR è però legata alle dimensioni del diodo cioè alla sua potenza: tanto maggiore è la portata diretta del diodo, tanto maggiore è, a parità di tensione inversa, la sua IR. Una eccessiva IR può portare alla distruzione del diodo per l'effetto di autogenerazione termica (thermal runaway) già citato nei capitoli riguardanti i transistor.

La IR è estremamente sensibile alle variazioni di temperatura, essa generalmente decuplica per un aumento di temperatura di 40°C.

In via generale, a bassi valori di tensione (VR) la IR è proporzionale alla radice quadrata della tensione applicata; aumentando la tensione ad un certo valore chiamato « breakdown voltage », la corrente aumenta rapidamente e se non è limitata da un resistore esterno distrugge il diodo.

La caratteristica del breakdown è molto netta per diodi al silicio, particolarmente per i diodi denominati ZENER nei quali il breakdown è sfruttato quale elemento fondamentale nella realizzazione di dispositivi stabilizzatori di tensione. Il breakdown è molto meno netto per i diodi al germanio.

In questi ultimi, dato la loro maggior sensibilità della IR alla tensione applicata ed in considerazione della loro resistenza termica, la IF e pertanto la prestazione diretta del diodo, deve essere generalmente ridotta in funzione della tensione inversa applicata, per cui un diodo, ad esempio: OA 95, con IF = 50 mA per VR 100 V Ta = 25°C viene ridotto a IF = 20 mA per VR 100 V Ta = 50°C e ulteriormente ridotto a IF = 5 mA per VR 100 V Ta = 75°C

Questi ultimi dati esprimono praticamente quale importanza abbia la IR in relazione al corretto funzionamento dei diodi in circuito.

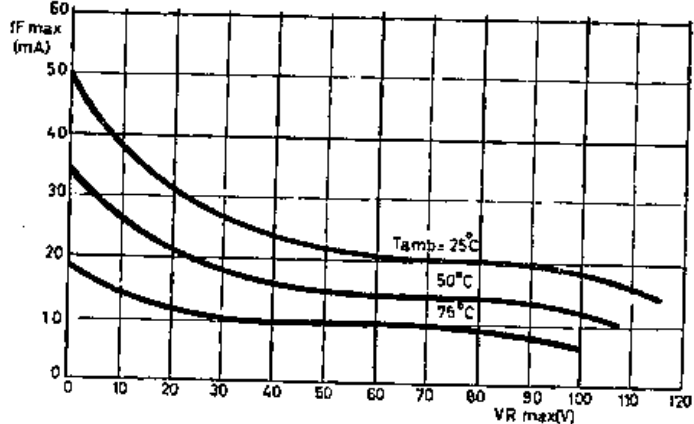


Diagramma rappresentante la riduzione della corrente massima in funzione della tensione inversa e della temperatura ambiente per diodo al germanio.

CLAUSOLE DI GARANZIA

La I.C.E. - Industria Costruzioni Elettromeccaniche - Milano (Italy) - garantisce che ogni strumento od altra apparecchiatura uscente dai propri stabilimenti è esente da difetti di lavorazione o di materiali per quanto si riferisce alle normali condizioni di impiego e di servizio, limitando tale garanzia all'impegno di rimettere in perfette condizioni di funzionamento qualsiasi strumento od altra apparecchiatura che entro 180 giorni dalla consegna all'acquirente originale venga ritornato con porto pagato intatto alla fabbrica o ac una delle sue agenzie autorizzate, e che a giudizio dei propri tecnici risulti essere effettivamente difettoso di fabbricazione. La presente garanzia sostituisce qualsiasi altra, espressa od implicita, ed ogni altro obbligo e responsabilità. La I.C.E. - Industria Costruzioni Elettromeccaniche - non assume né autorizza terze persone ad assumere per essa altre responsabilità in relazione alla vendita dei suoi prodotti.

La presente garanzia non si riferisce a strumenti od altre apparecchiature il cui sigillo di garanzia sia stato manomesso o che siano stati riparati od alterati fuori dai nostri stabilimenti o dai laboratori delle nostre agenzie autorizzate. Così pure se siano stati sottoposti a trattamento inadeguato, se siano stati adoperati negligenemente, se siano stati oggetto di danneggiamenti, se siano stati erroneamente collegati, installati o usati non in accordo con le istruzioni impartite dalla fabbrica.

Resta esclusa ogni nostra responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi causa o accidente che dovessero subire sia persone che cose durante l'impiego delle apparecchiature o materiali fabbricati nei nostri stabilimenti. Per ogni controversia è competente il Foro di Milano.

IMITAZIONE ANCHE PARZIALE DEL PRESENTE MANUALE TECNICO. VIETATA A TERMINI DI LEGGE